

债券代码：252799.SH

债券简称：23 锡 YK01

无锡产业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行
科技创新永续期公司债券（第一期）（专项用于集成电路）

不行使发行人续期选择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

无锡产业发展集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2023 年 10 月 26 日发行了无锡产业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（专项用于集成电路）（以下简称“本期债券”），根据《无锡产业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（专项用于集成电路）募集说明书》，本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

本公司决定不行使发行人续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：无锡产业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（专项用于集成电路）

2、债券简称：23 锡 YK01

3、债券代码：252799.SH

4、发行人：无锡产业发展集团有限公司

5、发行总额：10.00 亿元

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、票面利率：3.45%

8、计息期限及付息日：在不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券计息期限自 2023 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日，本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 10 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券首个周期的起息日为 2023 年 10 月 26 日，周期末为 2026 年 10 月 26 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券首个周期末，发行人决定不行使发行人续期选择权，即在 2026 年 10 月 26 日将本期债券全额兑付并到期（如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：无锡产业发展集团有限公司

地址：江苏省无锡市县前西街 168 号

联系人：潘蔡培

联系电话：0510-82700562

2、受托管理人：天风证券股份有限公司

地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦
20 层

联系人：沈波

联系电话：021-65100508

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：021-68606405

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《无锡产业发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（专项用于集成电路）不行使发行人续期选择权的公告》之签章页）

无锡产业发展集团有限公司

